

PART NO. : HFJ12-1G16ER-L12RL

1X2 FASTJACK™ WITH 1000BASE-T MAGNETICS

COMPLIANT TO IEEE802.3ab STANDARDS

UL/EN60950 RECOGNIZED

RoHS COMPLIANT

COMPATIBLE TO LEAD-FREE WAVE SOLDERING PROCESS
FOR THROUGH HOLE COMPONENTS

OPERATING TEMPERATURE 0/70°C



Housing Material: Polyester, Black UL94V-0
Contacts: Phosphor Bronze 30µin Au
plating over Ni

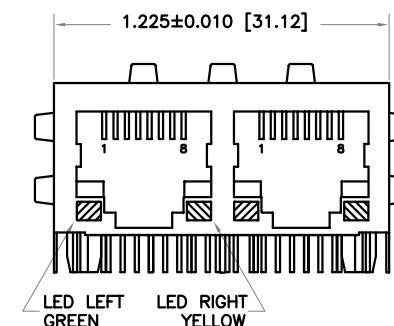
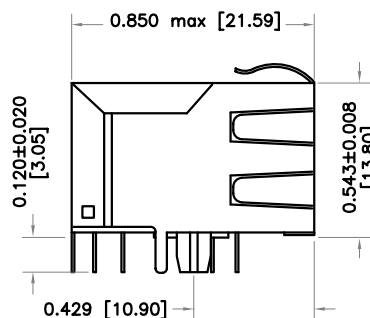
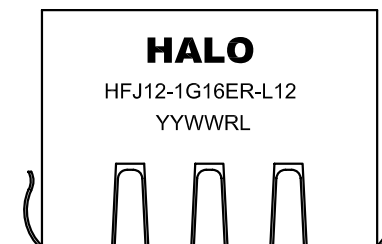
Leads: Matte Sn over Ni

Shield: Cu Alloy with Ni plating 40µin min

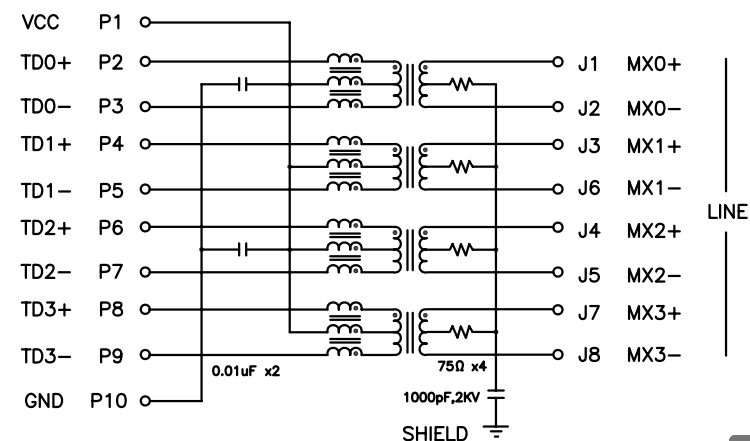
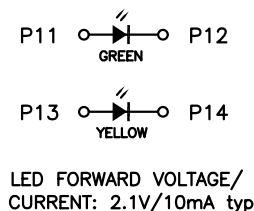
Durability: 1000 mating cycles

Dimensions: Inch [mm]

Tolerances: ±0.008 inch if not specified



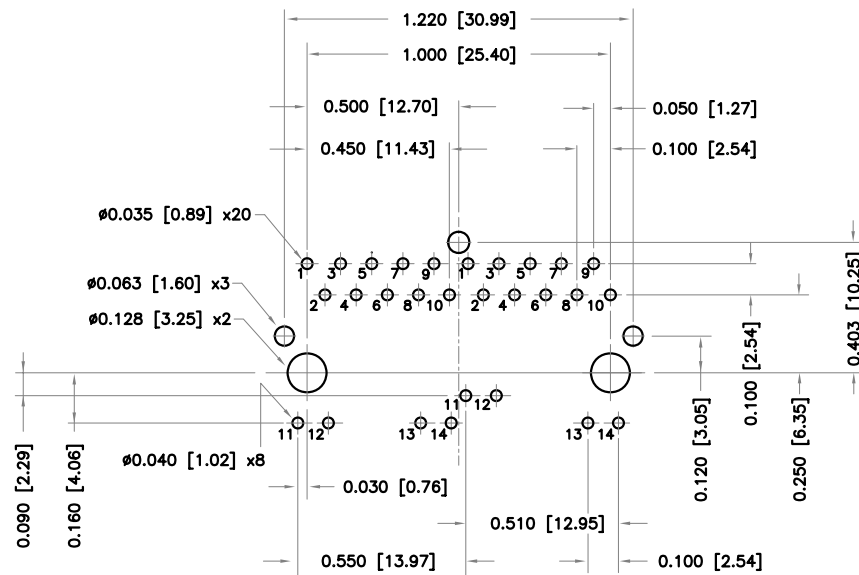
Turns Ratio	1:1±3%
OCL (100KHz,0.1V,8mA)	350µH min
Insertion Loss 1-100MHz	-1.1dB max
Return Loss 1-40MHz	-18dB min
60MHz	-14dB min
80MHz	-12dB min
100MHz	-10dB min
Crosstalk 1-100MHz	-35dB typ
CMR 0.1-30MHz	-38dB typ
30-60MHz	-35dB typ
60-100MHz	-30dB typ
Isolation	1,500Vrms



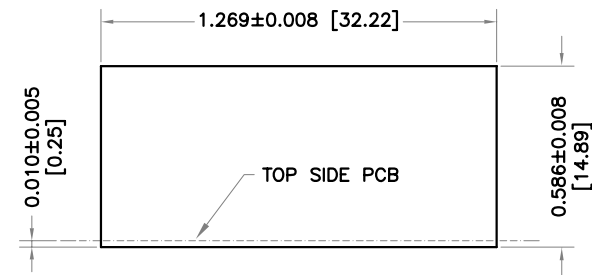
HALO/PBL

CALIFORNIA, USA
KOWLOON, HONG KONG
SINGAPORE

TITLE	FastJack™ 1x2	SIGNATURES	DATE	REV.	DESC.	DATE
FOR	GIGABIT ETHERNET	DRAWN	PETER LU	5/25/06	A	FIRST ISSUE
PART NO.	HFJ12-1G16ER-L12RL	CHECKED	LEI KEONG	10/22/08	B	PROD. RELEASE
SCALE	NONE	APPROVED	PETER LU	10/22/08		
PAGE	1 OF 2	FILE	HFJ121G16ER-L12RL.DWG			



RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN (COMP. SIDE)
TOLERANCES ± 0.002 [0.05] UNLESS SPECIFIED



RECOMMENDED PANEL CUTOUT

HALO/PBL

CALIFORNIA, USA
KOWLOON, HONG KONG
SINGAPORE

TITLE		SIGNATURES		DATE	REV.	DESC.	DATE
FastJack™ 1x2		DRAWN PETER LU		5/25/06	A	FIRST ISSUE	5/25/06
FOR GIGABIT ETHERNET		CHECKED LEI KEONG		10/22/08	B	PROD. RELEASE	10/22/08
PART NO. HFJ12-1G16ER-L12RL		APPROVED PETER LU		10/22/08			
SCALE NONE	PAGE 2 OF 2	FILE HFJ121G16ER-L12RL.DWG					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9